



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
CENTRALNY REJESTR UMÓW
Data rejestracji 15-01-2018
5-11/69/2017/DUP/AN

**Aneks nr 1
z dnia 16.01.2018 roku**

do umowy nr **DZP-292/1-105/2017** zawartej w Krakowie w dniu 14.12.2017 roku zwanej dalej Umową zawarty pomiędzy:

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

który reprezentuje:

mgr Tomasz Szanser - Kanclerz

przy kontrasygnacie:

mgr Macieja Oleksiaka - Kwestora

zwanym dalej Zamawiającym,

a

Progress – Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27 31-120 Kraków wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010348

reprezentowanym przez:

mgr inż. Piotra Banacha – Członka Zarządu

zwanego w dalszej części Wykonawcą.

Zgodnie z § 11 ust. 2 lit. a) pkt. 2 Umowy zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku:

2) *pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji, zmniejszenie kosztów eksploatacji (...)*

§ 1

Mając na uwadze powyższe oraz pismo Wykonawcy z dnia 16.01.2018 r. w którym zaoferował sprzęt nowszej generacji o lepszych parametrach technicznych, o mniejszych kosztach eksploatacji i spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania, w wyniku którego przedmiotowa umowa została zawarta, dokonuje się zmiany obudowy (sprzętu) z poz. nr 1 załącznika nr 1 do Umowy na sprzęt wskazany w piśmie Wykonawcy, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe zapisy umowy, w tym dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegają zmianie.

§ 3

Postanowienia zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 4

Niniejszy aneks do umowy został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik Nr 1: Pismo Wykonawcy z dnia 16.01.2018 r. wraz z opisem technicznym zaoferowanego sprzętu.

PROGRESS
Systemy Komputerowe sp. z o.o.
al. Mickiewicza 27, 31 -120 Kraków
NIP: 676-10-00-896
tel./fax (012) 633-44-44, 633-81-39
www.progress.com.pl

WYKONAWCA:

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Banach

ZAMAWIAJĄCY:



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel.+49 (12) 662 4412, fax+49 (12) 662 4410
NIP: 675-000-21-18, REGON 000001815

KANCLERZ
mgr Tomasz Szanser

RADCA PRAWNY
mgr Sławomir Dyrcz
Działu Zamówień Pułk. (Główny Księgowy)
mgr Alicja
mgr Maciej Oleksiak

Dział Informatyki
16. 01. 2018
WPLYNEŁO DNIA

P. M. Szwed
Np. 01. 2018

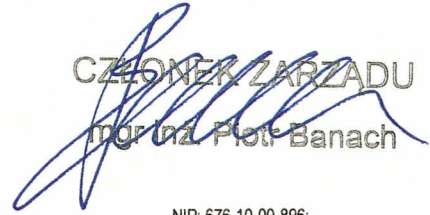
Kraków, dnia 16.01.2018 roku

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz części komputerowych (zewnętrznych i wewnętrznych) dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – umowa nr DZP-292-1/105/2017 z dnia 14.12.2017r.

W związku z realizacją umowy nr DZP-292-1/105/2017 z dnia 14.12.2017r. na dostawę sprzętu komputerowego oraz części komputerowych (zewnętrznych i wewnętrznych) dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie paragrafu 11 pkt a.2 – „Zamawiający przewiduje zmianę niżej wymienionych postanowień umowy w stosunku do treści oferty; Zmiana wskazanego w umowie sprzętu komputerowego – w przypadku; pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji, zmniejszenie kosztów eksploatacji sprzętu, pod warunkiem, że sprzęt zamienny spełni wymagania zawarte w SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia” – proponujemy zmianę zaoferowanej obudowy **Alplast SFF 250W TFX microTower/Desktop** – poz. 1 - DESKTOP – PRACA BIUROWA – OBUDOWA na obudowę **In-Win BL040 SFF 300W TFX microTower/Desktop** o następujących paramtrach:

<p>Obudowa</p>	<p>Typ obudowy: Micro Tower z zasilaczem Kompatybilność: Micro ATX (uATX) Dodatkowe cechy: Zasilacz Diody sygnalizujące pracę Kratka wentylacyjna w bocznym panelu Możliwość ustawienia w pozycji pionowej i poziomej Zdejmowany panel boczny USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Pozostałe złącza: Mikrofonowe Słuchawkowe/Głośnikowe Przyciski: Power Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: 1 Wnęki zewnętrzne 3.5 cala: 1 Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 2 Nie gorszy niż: Obudowa Linkworld 1217</p>	<p>Typ obudowy: Micro Tower z zasilaczem Kompatybilność: Micro ATX (uATX) Dodatkowe cechy: Zasilacz TFX 300W, sprawność 85% Diody sygnalizujące pracę Kratka wentylacyjna w bocznym panelu Możliwość ustawienia w pozycji pionowej i poziomej Zdejmowany panel boczny USB 2.0 x2 USB 3.0 x2 Pozostałe złącza: Mikrofonowe Słuchawkowe/Głośnikowe Przyciski: Power Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: 1 Wnęki zewnętrzne 3.5 cala: 1 Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 2 Dodatkowa wnęka 2,5” na dyski SSD In-Win BL040 SFF 300W TFX microTower/Desktop</p>
----------------	---	---

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Banach



Do niniejszego pisma dołączamy kartę produktu.

Obudowa **In-Win BL040 SFF 300W TFX microTower/Desktop** charakteryzuje się w stosunku do poprzednio oferowanej obudowy następującymi cechami:

- całkowicie beznarzędziowy montaż wszystkich napędów i dysków,
- dodatkowa zatoka do montażu dysków SSD 2,5"
- bardziej precyzyjne wykonanie z lepszych materiałów
- nowocześniejszy wygląd
- mocniejszy zasilacz 300W oraz sprawność zasilacza na poziomie 85% pozwalający na oszczędność energii elektrycznej oraz ograniczający wydzielane ciepło.

Liczymy na akceptację naszej propozycji.

Z poważaniem

Piotr Banach

CZŁONIEK ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Banach

 **PROGRESS**

Systemy Komputerowe sp. z o.o.
al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
NIP: 676-10-00-896
tel./fax (012) 633-44-44, 633-81-39
www.progress.com.pl

PROGRESS Systemy Komputerowe

Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza 27
31-120 Kraków
Tel: +48 12 6334444
Fax: +48 12 6338139
Email: Office@progress.com.pl
www.progress.com.pl



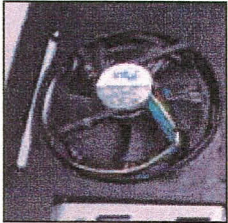
NIP: 676-10-00-896;
REGON: 350708848;
KRS: 0000010348
Bank PEKAO SA
nr konta: 53 1240 4722 1111 0000 4849 9985
Kapitał zakładowy 50000zł

BL**SERIES****mATX****CHASSIS**

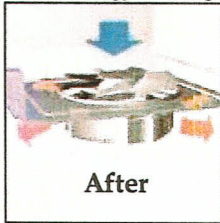
11.5L SMALL FORM FACTOR

BL Series uses Intel Lanyu as Ref. Design

This Partition Plate Cooling Technology is the world's first advanced thermal & acoustic technology co-designed by In Win & Intel.

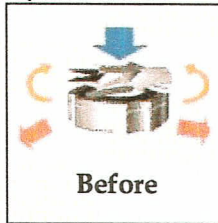


New PPCT



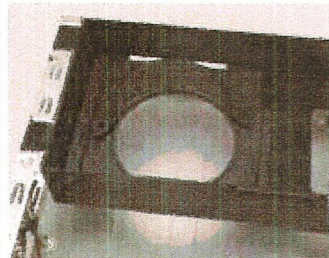
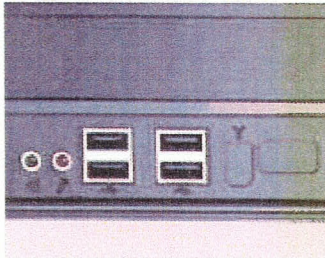
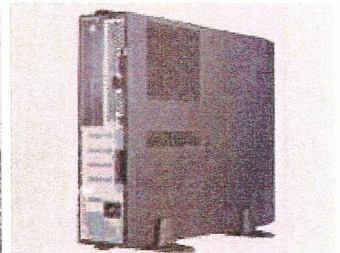
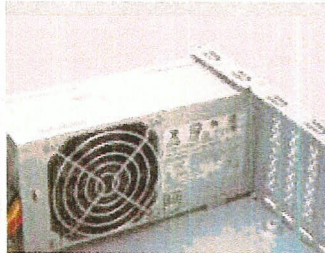
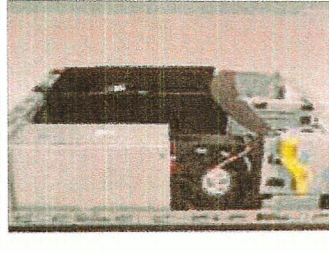
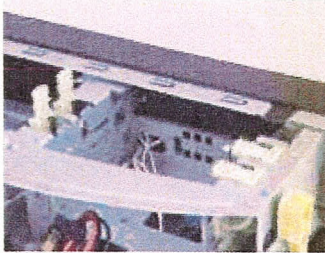
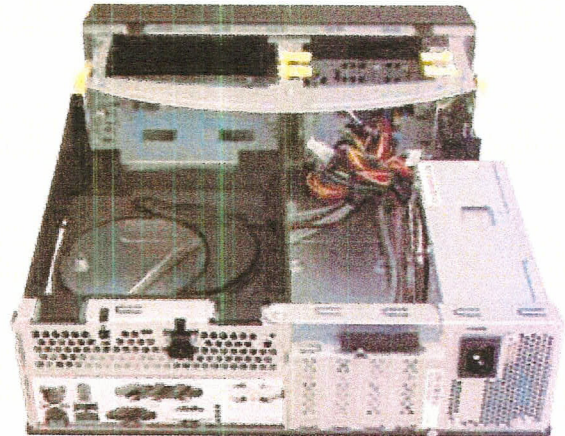
After

Using Partition Plate Cooling Tech



Before

Previous Design

**Features****Design Philosophy**

BL Series is small 11.5L S.F.F chassis with optimal thermal and acoustic performance without additional system fan.

New Partition Plate Cooling Technology (New PPCT)

PPCT is the world's first advanced thermal and acoustic cooling technology. It provides S.F.F chassis excellent thermal solutions while creating a quieter computing experience.

The second generation of PPCT includes an adjustable air duct and enlarged vent for various positions within your PC. The New PPCT also supports the LGA 1155 socket.

High Compatibility

It is compatible with standard desktop components, which makes the installation easier and provides a great expandability when needed.

Multi-Enjoyment

Designated with Infrared Receiver position to support Media Center and optional internal amplifier.

Detachable Drive Bay Cage

For easy installation.

Tool-Free

Optional tool-free designs - ODD/FDD/HDD bays, expansion slots, and side cover.

za zgodność
z oryginałem

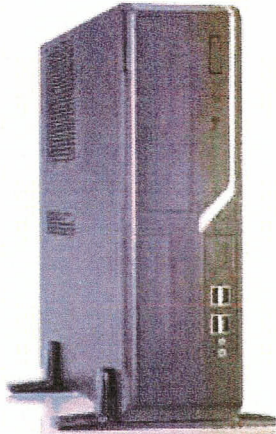
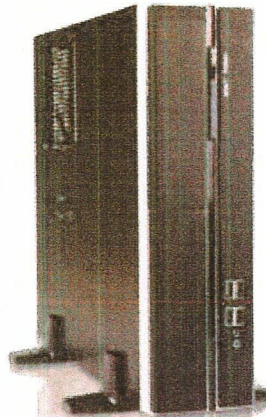
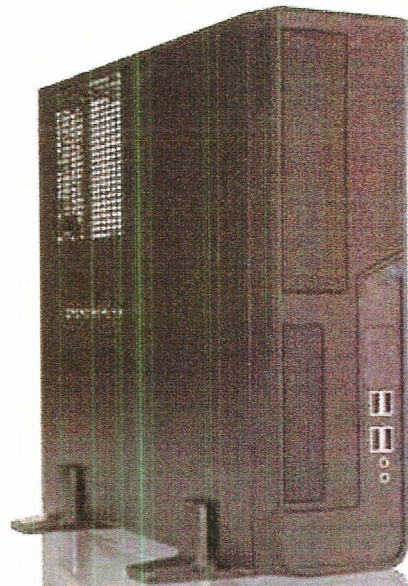
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Banach

CONTEMPORARY & INNOVATIVE IN WIN
www.in-win.com



BL**SERIES****mATX****CHASSIS**

11.5L SMALL FORM FACTOR

**BL647** ■**BL672** ■**BL040** ■

Specifications

Case Size	S.F.F. Slim Chassis
External Drive Bays	5.25" x 1, 3.5" x 1
Internal Drive Bays	3.5" x 2, 2.5" x 1
Front Ports	USB 2.0 x 4, HD Audio (USB 2.0 x 2 + USB 3.0 x 2)
Dimensions (HxWxD)	330 x 96 x 365mm (11.5L)
w/o Front Panel	13" x 3.8" x 14.4"
MB Form Factor	Micro-ATX
I/O Expansion Slots	Low Profile Slot x 4
Power Supply	Standard TFX 12V
Thermal Solution	• Intel Lanyu Ref. Design • New Partition Plate Cooling Technology (New PPCT)
Safety	Meets RoHS, CE and FCC Class B Requirements
Security	Padlock Loop / Kensington Slot
Optional	• 80mm Fan • IEEE 1394 • IR • Removable Air Filter • Chassis Intrusion Switch • Tool-Free ODD/FDD/HDD Bay Clips • Tool-Free Expansion Slot Clips • Tool-Free Side Panel Clips • USB 3.0 x 2 • 3.5" to 2.5" HDD/SSD Bracket • Key Lock Side Panel

za zgodność
z oryginałem

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Banach

* Intel is a trademark or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

* The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make final modifications.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE IN WIN

www.in-win.com